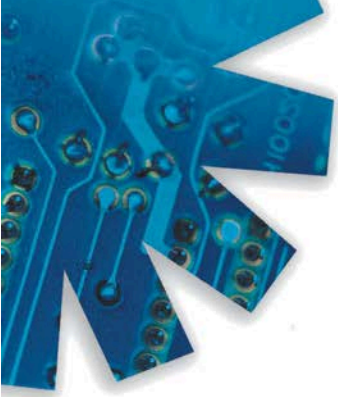




Estación de retrabajo BGA/SMD IR-E1

Con la estación de retrabajo IR-E1 se puede llevar a cabo la **soldadura, desoldadura y colocación de todo tipo de componentes** SMD, BGA, QFN, LED, CSP, 0201 y 01005.

Características principales

- Calentamiento IR selectivo de componentes.
- Una zona de precalentamiento de la PCB.
- Control del proceso térmico automático avanzado.

Accesorios para lentes PDR

AC-F150: F150 (Ø4 - Tamaño 18 mm).

AC-F200: F200 (Ø10 - Tamaño 28 mm).

AC-F400: F400 (Ø12 - Tamaño 35 mm).

Otros accesorios

SP05016: Sensor IR PCB - Tipo CS (Tamaño de punta Ø 7-12 mm).

SP06008: Conjunto de soporte de placa adicional + eje.

Vídeo



PDR IR-C3 Chipmate Series



PDR SYSTEM E1: Información técnica

Dimensiones del banco de trabajo	1200 x 600 mm
Peso	45 kg
Voltaje	208-240 voltios 50/60 Hz.
Potencia calentador superior	150 W Infrarrojos selectivos hasta Ø70 mm.
Potencia precalentador PCB	2250 W.
Medidas área calentamiento	240 x 240 mm.
Zonas de precalentador de PCB	1 zonas.
Lentes PDR (Incluidas)	F700 (Ø 25-70 mm).
Detección de temperatura	Sensor de infrarrojos sin contacto.
Detección de temperatura de PCB	Sensor de infrarrojos sin contacto
Tamaño máximo de PCB	12" / 300 mm.
Tamaño máximo de componente	55x55 mm.
Tamaño mínimo de componente	01005 (0,4 x 0,2 mm).
Número de canales para sensores	4
Software operativo	Paquete de software termoadactivo de PDR compatible con Windows 8 y Windows 10.
Garantía	2 años



Más vídeos en nuestro canal de YouTube